



חברת השבבים ARM והקרן הסינית Hopu חתמו על מזכר הבנות להקמת מיזם משותף באיזור שנזן שיפתח מוצרים וקניין רוחני לעיצובי IC

על פי פרסומים באתר חדשות בשפה הסינית, המיזם המשותף נועד לנצל את המערכת האקולוגית העולמית ואת העוצמה הטכנית של ARM ולפתח מוצרי IP לתכנון ופיתוח של התקני IC עבור יישומים כולל מחשוב מורכב, ניהול גרפיקה, בינה מלאכותית (AI) והאינטרנט של הדברים (IoT), נאמר בדו"ח. הסינית השותפה בעוד, אישית והכשרה טכנית תמיכה, IP-ב הקשורים מוצרים המשותף למיזם תספק ARM תנהל את המיזם המשותף.

{loadposition content-related}